

企業名	日清紡マイクロデバイスAT株式会社
-----	-------------------

■代表者	代表取締役社長 末吉 裕明
■URL	https://www.nisshinbo-microdevices-at.co.jp
■所在地	〒 842-0032 神埼郡吉野ヶ里町立野950
■TEL	0952-52-3249
■FAX	0952-52-3214
■資本金	5,000万円
■従業員	413名

■連絡担当者	総務部 人事課 坂口 健
■E-mail	

■主要製品名	半導体集積回路(IC)
■得意とする加工内容	半導体製造後工程(アセンブリ、テスト)
■主要取引先	日清紡マイクロデバイス株式会社
■その他	

■企業の特徴

当社は1965年創業以来、日清紡グループの一企業として、AI・IoT・自動運転など、さまざまな分野で活用される電子デバイス(半導体)を開発・製造している企業です。
設計から製品化まで、半導体のものづくりをグループ内で一貫して手がけており、高い品質と技術力を強みとしています。特に、音や光などのアナログ信号を扱う技術、いわゆる“つなぐ技術”において優位性を有しており、多様な分野で価値を提供しています。



日清紡マイクロデバイスグループのアナログソリューションプロバイダへの躍進の一翼を担う当社では、「ものづくり」の中で今後もフレキシビリティを重視し、確定受注生産体制による多品種少量生産(モジュール製品)への対応を確実に進め、さらには地球環境に及ぼす負荷への配慮と積極的な実践・行動により、地球環境とステークホルダーへの貢献を続けていきます。



イオナイザ監視システム(IMS、HaLion)、聴こえ支援機器(comuo)に加え、新工場棟に2020年に設置した実装ラインでは、センサモジュールなどのモジュール製品の開発設計・製造・販売を行うなど、新規ビジネスに対しても積極的に取り組んでいます。



機械設備名	型式・能力	台数
ウェハー加工及びテスト設備	バックグラインダー	1 台
	トリミング装置	2 台
	ウェハーソーター	1 台
	テスター	16 台
	ブローバー	23 台
IC組立及びテスト設備	テープ貼り装置	5 台
	ダイサー	10 台
	ダイボンダー	29 台
	ワイヤーボンダー(FCB含む)	53 台
	モールド装置	14 台
	切断装置	16 台
	マーキング装置	6 台
	テストハンドラー	57 台
	テスター	78 台
	テーピング装置	29 台
	ブローバー	10 台
その他	15 台	